

応募申請書

年 月 日

1. 会社の概要等 ※太枠内の内容は、当日の配布資料に登壇企業プロフィールとして記載します。

【会社名】				【代表者役職 氏名】	
【本社所在地】					
【支店・店舗・ 事業所所在地】					
【会社設立日】		【資本金額】		【従業員数】 パート・アルバイト 含む	
【ホームページ】					
【事業内容】 (50 字以内)					
【問合せ先 E-mail】					
【代表者経歴】					
【保有特許】 (出願中含む)	発明の名称	出願番号	登録日	発明者	
【関係会社】	持ち株会社、子会社等があればご記載ください				

2. 登壇趣旨・内容 ※太枠内に記載いただいた内容は、当日までに当財団 HP に御社名とともに掲載します。

【発表予定の事業テーマ名】 (40 字程度)		
【事業テーマ解説】 (200 字程度)		
【登壇予定者】	役職	氏名（ふりがな）
【調達実績】	調達ラウンド	調達額
【今回の調達予定金額】		
【主な資金使途】		

3. 本申請担当者

【氏 名】		【TEL】	
【E-mail】			

※応募方法：本書式と「事業紹介資料（自由様式）」を事務局（startup@ki21.jp）にお送りください。